

它山之石资料汇编

2026 年 95 期 （总第 3924 期）

西安交通大学网络信息中心

2026 年 6 月 26 日

一、国家与地方动态	2
1. 上海将加快建设世界领先科技园区，加速未来产业培育 ..	2
二、高校动态	3
2. 电子科技大学牵手民办院校！“东方芯港”迎来首个集成电路人才“破壁”计划	3
3. 全国首个 AI4E 千卡工科智算集群落地同济大学	4
4. 哈工大与全国各地重点高中共话协同育人和拔尖人才培养	4
5. 清华企业家日活动举行：校企携手构建产学研深度融合良好生态	5

一、国家与地方动态

1. 上海将加快建设世界领先科技园区，加速未来产业培育

为推动上海张江高新区和上海紫竹高新区加快建设世界领先科技园区，上海市科委近日发布《关于促进上海市高新技术产业开发区改革和创新发展的若干措施》，从四个方面提出 18 项措施：一是在坚守高新定位，打造世界级产业集群主阵地方面，鼓励中国科学院等在沪国家级科研机构一体推动“科研—成果转化—产业化”全链条布局；积极推动境外顶尖综合性大学、理工科大学在高新区办学，建立面向新兴产业、未来产业的学生实训基地等。二是加快主导特色产业集聚。深入实施“一园一方案”，推动各分园重点打造 1-3 个主导产业和特色产业；到 2030 年，三大先导产业规模达 2.5 万亿元。三是加速未来产业培育。围绕全市未来产业总体布局，发展壮大细胞与基因治疗、脑机接口、生物制造、具身智能等产业，加快培育第四代半导体、硅基光电子、第六代移动通信、类脑智能等产业，前瞻布局量子科技、可控核聚变、再生医学等领域。四是加强产业人才培养。制定三大先导产业急需紧缺人才目录，推荐重点产业领域优秀人才申报国家和市级人才计划，加强“人才+项目+产业”协同支持，完善人才服务保障体系等。



网址链接：https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33380950

二、高校动态

2. 电子科技大学牵手民办院校！“东方芯港”迎来首个集成电路人才“破壁”计划

上海建桥学院与电子科技大学近日签署集成电路联合培养项目协议，并同步启动“集成电路人才培养联盟”，这标志着上海民办应用型高校与国内电子信息领域顶尖高校的首次深度联动。双方将精准对接临港新片区“东方芯港”的产业需求，通过“校地企协同、跨区域赋能”的创新模式，破解集成电路应用型人才紧缺难题。



项目采用“1.5+1+1.5”分段式联合培养模式：学生前一年半在建桥学院夯实数理与专业基础，中间一年赴电子科技大学的国家级产教融合平台进行关键制程全流程实操训练，最后一年半进入龙头企业开展长周期定岗实习，毕业后可直接对接工艺工程师、设备工程师等紧缺岗位，实现“入学即入行、上课即上岗”。

同期启动的“集成电路人才培养联盟”由建桥学院牵头，已有华虹集团、积塔半导体等企业加入。30余家企业的技术骨干获聘项目首批企业导师，将深度参与人才培养全过程。此前，建桥学院与香远芯兴集团联合培养的首批29名学生已全部通过长电科技终面考核并奔赴产线，验证了该合作模式的可行性。这一举措为临港新片区乃至全国的集成电路产业输送了亟需的高素质应用型人才。

网址链接：<https://www.shedunews.sh.cn/shanghai/con/2026-06/26/content-31733.html>

3. 全国首个 AI4E 千卡工科智算集群落地同济大学

6 月 25 日，同济大学与海光信息签署战略合作协议，挂牌成立全国首个“高校海光算力优化中心”并共建国内首个国产千卡级工科智算集群。该集群以全国产海光深度计算单元为核心算力底座，采用超智融合架构，可同步承载高端计算与 AI 训练推理任务，并深度适配结构仿真、流体力学等核心工科场景，兼容主流工程软件生态。



同济大学党委书记郑庆华表示，算力是人工智能的底层支撑平台，学校将以此次集群建设为契机，推动科研范式向 AI4S 与 AI4E 融合驱动模式转变，探索“师机生协同”的学习模式，培养兼具工程素养与 AI 能力的复合型人才。此次合作是国产算力从科学智能向工程智能纵深延伸的关键一步。AI4E 直面工程仿真、智能建造等实体产业场景，对算力提出了更为复合的要求。

目前，该集群已接入同济校级算力服务体系并投入使用。未来，双方将围绕工程智能关键技术攻关、“AI+工程”课程体系建设、科研协同创新及产业生态合作持续深化协同，探索可复制的工程智能产教融合路径。此次落地标志着 AI 基础设施从科学智能向工程智能的关键延伸，为国内高校工科领域的 AI 应用提供了重要示范。

网址链接：<https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/6/567167.shtml>

4. 哈工大与全国各地重点高中共话协同育人和拔尖人才培养

6 月 21 日，哈尔滨工业大学举办“人工智能时



代·拔尖创新人才培养论坛”，来自全国重点中学的 160 余位校领导及教师参会，围绕 AI 时代教育变革、大中衔接培养等主题展开研讨。哈工大党委书记陈杰、校长韩杰才表示，高校与中学共同肩负育人使命，希望携手探索智能时代拔尖创新人才培养新范式，为教育、科技、人才一体化发展贡献力量。

论坛上，上海中学校长冯志刚分享了中学阶段培养学生创新思维与数字化学习能力的实践经验。哈工大副校长刘俭指出，贯通中学与高校的全链条培养体系是关键抓手，期望以论坛为纽带深化协同育人。此外，花样滑冰冬奥冠军赵宏博、短道速滑冬奥冠军范可新结合运动经历，阐释了体育精神与拔尖人才培养的深层联系。

会议期间，中学校领导还观摩了哈工大毕业典礼，参观了博物馆、航天馆及重点实验室，深入了解学校的办学实力与育人成效。此次论坛为大学与中学搭建了对话平台，共同探讨了人工智能时代背景下拔尖创新人才贯通培养的新路径。

网址链接：<https://news.hit.edu.cn/2026/0623/c11819a242671/page.htm>

5. 清华企业家日活动举行：校企携手构建产学研深度融合良好生态

6 月 13 日，第三届清华企业家日在清华大学举行。活动由清华企业家协会与教育基金会联合主办，围绕“AI 大模型与基础设施”“AI 算力与具身智能的未来发展之路”等主题设置了论坛及“企业家之夜”等活动。



校党委书记邱勇出席“企业家之夜”并致辞，他介绍了学校把握 AI 发展机遇取得的新进展，并表示 TEEC 成立 25 年来已成为校友与母校双向赋能的重要平台，希望校友企业家顺应大势，与母校携手推动科技创新与产业创新深度融合。校长李路明在主题论坛上表示，校友企业家是推动科技创新的重要力量，希望 TEEC 成员把握时代机遇，助力清华构建 AI 时代产学研融合的良好生态。

活动期间，多位校友企业家及专家学者围绕 AI 基础设施、具身智能、资本市场等议题展开了深入交流。TEEC 创始主席邓锋表示，希望成员将技术创新转化为实践，在 AI 时代续写责任担当。与会嘉宾还参观了美术学院及毕业作品展。近 300 位校友企业家、师生代表及相关部门负责人参加了活动。

网址链接：<https://www.tsinghua.edu.cn/info/1177/126954.htm>